

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社 代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和 所 在 地 京都府向日市森本町東ノ口1-1 ニデックパークC棟

## PCIM Expo & Conference 2025 出展について

ニデックアドバンステクノロジ-株式会社(以下、当社)は、2025 年 5 月 6 日(火)~5月8日(木)にドイツニュ ルンベルク市で開催される「PCIM Expo & Conference 2025」に出展します。



**AC/DC Capacitance tester** 

本展示会はパワーエレクトロニクス業界が集結し、国境を越えて最新の開発トレンドを探り、業界全体でアイデアを共有し、 ソリューションを提供していくことを目的とした展示会です

当社は今回の展示会では、パワーデバイス向けの Chip レベルからシステムレベルの最先端の検査システムを展示いたし ます。

また、開発期間の短縮を支援する HILS(Hardware-In-the-Loop Simulation)ボードの実演デモを行います。 当社は今後も、業界最先端の計測・検査技術で世界のモノづくりに貢献してまいります。

## 〈出展概要〉

·会 期:2025年5月6日(火)~5月8日(木) ·会 場:ドイツ ニュルンベルク市 NürnbergMesse

・ブ - ス:4-432

·公式サイト: https://pcim.mesago.com/events/en.html

## 〈出展内容〉

- ・IGBT/SiC パワーモジュール向け絶縁/静特性/動特性検査装置 「NATS-1000/1700 シリーズ」
- ・SiC モジュール信頼性試験装置「NATS-8000 シリーズ」
- ・モータテストベンチ用インバーター&POWER HIL モータエミュレータ「R-1100」
- ・AI を駆使した xEV モデリングシミュレーター「E-Transport Simulator®」
- ・AC/DC キャパシタンス測定用マルチテスター 「R-700 シリーズ」
- ・半導体デバイス温度測定プローブ「TC-Probe」
- ・高電圧に対応した加圧構造プローブカード「Chamber head Probe Card」
- ・高温/高電流対応プローブ「3H+ Probe」